УПРАВЛЕНИЕ СВОЙСТВАМИ ТЕЛЛУРИДА СВИНЦА ЛАЗЕРНОЙ ЭПИТАКСИЕЙ

ТОЛБАЕВА Гулмира Кадыркуловна,

Старший преподаватель кафедры естественно-научных дисциплин Международного университета Кыргызстана, rusaid@mail.ru

ПЛЯЦКО Сергей Владмирович,

Старший научный сотрудник, Института физики полупроводников, НАН Украина, г. Киев, 090353psv@i.ua,

КУЛУМБЕТОВ, Жаныбек Эшенкулович,

Менеджер по развитию, Юнисон групп, jkulumbetov64@gmail.com

ОСМОНАЛИЕВА Айнагуль Абдрахмановна,

Старший преподаватель кафедры физики Кыргызского национального университета им.Ж.Баласагына, osmonalieva080265@gmail.com

OPERATION PROPERTY OF PBTE BY LASER EPITAXY

S.V.Plyatzko, J.E.Kulumbetov, A.A.Osmonalieva, G.K.Tolbaeva

РВТЕ КОШУЛМАСЫНЫН КАСИЕТТЕРИН ЛАЗЕРДИК ЭПИТАКСИЯ МЕНЕН БАШКАРУУ

С. В. ПЛЯЦКО, Ж. Э. КУЛУМБЕТОВ, А. А.ОСМОНАЛИЕВА, ТОЛБАЕВА Г.К.

Аннотациясы: Бул жерде модулданган ИК лазердик нурдануунун мишендеги W кубаттулугунун тыгыздыгынан жана подложканын температурасынан T_s эпитаксиясы жолу менен өстүрүлгөн PbTe, PbSe/KCl (KBr) эпитаксиялык тилкесиндеги бош ток алып жүрүүчүлөрдүн концентрациясынын көз карандылыгы изилденген. W жана T_s өзгөртүү менен m_{77} кыймылдуулугун бош ток алып жүрүүчүлөрдүн концентрациясын (10^{16} < n, $p<10^{19}$ см 3) чегинде же жогорку кристалдарга тиешелүү деңгээлде өзгөртүүгө болору көрсөтүлгөн

Негизги сөздөр. модулданган лазердик нурдануу, бош ток алып жүрүүчүлөрдүн концентрациясы, кубаттулуктун тыгыздыгы, кыймылдуулук, жука тилкелер, подложканын температурасы

Аннотация: Исследованы зависимости концентрации свободных носителей тока и их подвижности в эпитаксиальных слоях PbTe, PbSe/KCl (KBr), выращенных методом модулированной лазерным ИК излучением эпитаксией от плотности мощности лазерного излучения на мишени W и температуры подложки T_s . Показано, что изменяя W и T_s , можно в широких пределах управлять концентрацией свободных носителей тока (10^{16} < п, p < 10^{19} см $^{-3}$) с подвижностью m_{77} , соответствующей наиболее совершенным кристаллам.

Ключевые слова: эпитаксия модулированным лазерным излучением, концентрация свободных носителей тока, подвижность, тонкопленочные слои, плотность мощности, температура подложки.

Abstract. It is investigated the dependences carrier concentration and their mobility of PbTe, PbSe/KCl (KBr) layers, grown by modulated of laser IR irrigation of epitaxy, on temperature

substrate T_s and power density W laser of irrigation are investigated. It is shown, that there egion of W and T_s where layers p —and n-type conductivity with good electric characteristics can be controllably manufactured.

Key words: modulated of laser IR irrigation of epitaxy, carrier concentration, thin solid films, power density, temperature substrate.

Возможность использования лазерного излучения (ЛИ) для испарения различных материалов, в том числе и РьТе, с последующей конденсацией в виде тонких пленок была показана еще в середине 60-х годов [1-3]. Начиная с 70-х [4-8] эти исследования становятся целенаправленными и приобретают комплексный характер как с точки зрения изучения процессов взаимодействия лазерного излучения с твердым телом, так и механизмов роста тонких пленок из пароплазменных потоков. Это привело к рождению двух самостоятельных направлений в технологии - лазерностимулированная трансформация свойств твердого тела, а также лазерная эпитаксия (такое название является устоявшимся, но практически не отражает физической сути метода).

По сравнению с традиционными термическими методами эпитаксиального выращивания полупроводниковых соединений A^4B^6 , модулированная лазерным излучением эпитаксия (МЛИЭ) является более мобильной. В МЛИЭ заложена возможность изменения целого ряда параметров (плотность мощности лазерного излучения, длительность и частота повторения импульса, температура подложки, расстояние мишень-подложка) в пределах которых можно получать структурно совершенные слои с заданными электрофизическими свойствами.

В термических же методах выращивания существует строго определенные температурные режимы за пределами которых слои не являются монокристаллическими, а концентрацией носителей можно управлять только дополнительными источниками компонент, в основном халькогена.

Используемое для распыления полупроводниковых источников лазерное излучение можно разделить по спектральной области применения на два диапазона: а) энергия кванта (hv) лазерного излучения больше ширины запрещенной зоны (Eg); б) энергия кванта ЛИ меньше ширины запрещенной зоны (hv

<Ед). Основная часть работ, посвященная этой проблеме, выполнена при условии hv < Eg. Наиболее существенные результаты по лазерной эпитаксии полупроводниковых соединений были достигнуты при эпитаксии CdMnTe [13], CdHgTe [9,10], PbCdSe, PbSe [11,12]. Правда, при эпитаксии узкощелевых соединений CdHgTe совместно с лазерной использовалась молекулярно-лучевая эпитаксия.</p>

В отношении других полупроводников результаты по лазерной эпитаксии выглядят более скромно. В областях тонкопленочной технологии где МЛЭ и РГФ МОС испытывает затруднения это, как правило, стимулирует развитие новых нетрадиционных методов получения эпитаксиальных слоев. В полной мере это относится к сверхпроводящим материалам где, особенно в последнее время, началось широкое применение для распыления материалаисточника ЛИ [14].

В представленной работе проведены исследования зависимости электрофизических параметров пленок теллурида свинца от плотности мощности ЛИ на мишени (hv < Eg) и температуры подложки.

Распыление источника-мишени производилось модулированным ИК-излучением (hv = 0.118 эВ), которое вводилось через фокусирующую оптическую систему в вакуумную камеру с остаточным давлением паров $P=1*10^{-6}$ Topp.

Структурное совершенство пленок исследовались методами электронной просвечивающей микроскопии и рентгеновского дифракционного отражения. Исследования показали, что полуширина пика дифракционного отражения зависела от толщины слоя. Для наиболее тонких слоев $h \approx 30 \text{ A}^{\circ}$, $\Delta v = 40 \text{ сек}$ и для наиболее толстых пленок (h = 7 мкм) не превышала 2 минут.

На рис. 1 представлена зависимость концентрации носителей тока и их подвижности (T = 77K) от плотности мощности W ЛИ на монокристаллической мишени PbTe. Темпера-

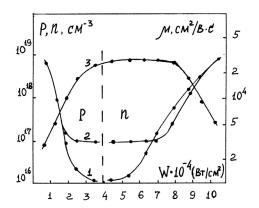


Рис. 1. Зависимость концентрации носителей тока и их подвижности (T = 77K) от плотности мощности лазерного излучения на мишени-источнике. 1 – PbTe/KBr; 2 – PbTe/KCl; 3 – подвижность

тура подложек KCl, KBr(100) составляла $T_s =$ 150°С. В области низких значений плотности мощности ($1*10^4 < W < 3*10^4 Br/cm^2$) пленки обладают р – типом проводимости. В этом интервале W концентрация дырок уменьшается на 3 порядка в пленках на подложках KBr и на 2 порядка в пленках на подложках КСІ, что может быть обусловлено меньшим значением свободной поверхностной энергии плоскости (001) КВг чем соответствующей плоскости $KCI(\delta^{KBr} < \delta^{KCI})$ [19]. При плотности мощности $W = (3-3.5)4*10 BT/см^2$ происходит инверсия типа проводимости с последующим ростом концентрации электронов при увеличении W. Из рис. 1 видно, что зависимость P, N(W) имеет четко выраженное плато в минимуме P, N(W), в пределах которого можно воспроизводимо получать слои с низкой концентрацией носителей тока как дырочной, так и электронной проводимости. Подвижность носителей в довольно широкой области W соответствует наиболее совершенным монокристаллам и пленкам ($\mu 77 > 1*10^4$ см²/B*c). наиболее высокое значение подвижности полученное для n - PbTe/KCl(KBr) составляло $\mu77 = 4.5*10^4$ см/В*с и наблюдалось в пленках выращенных на структурно совершенных подложках с микрорельефом поверхности

 δ < 1000 A°.

Уменьшение концентрации дырок с увеличением плотности мощности

(T = const.) свидетельствует об уменьшении концентрации акцепторных центров. Ими не могут непосредственно являться тепловые вакансии свинца, поскольку их концентрация

при таких температурах эпитаксии должна быть значительно ниже [15]. К тому же, трудно предположить чтобы с ростом W число тепловых вакансий уменьшалось. С другой стороны, в нелегированных кристаллах не установлено существование акцепторов иной природы. Поэтому, поведение P(W) (рис. 1) можно объяснить, учитывая особенности технологии выращивания, возникающие при лазерном распылении материала-источника.

Из-за сильных внутримолекулярных связей, вследствие эффекта «инертной пары электронов», соединения A^4B^6 испаряются в основном в виде молекул. Но все же в небольшом количестве наблюдаются также и не основные составляющие разложения паров M, X, X_2 , MX_2 , M_2X_2 . Исследование масс-спектров модулированного пучка, образованного кнудсеновским испарением PbTe показало, что составляющие в пучке распределяются следующим образом: PbTe:Pb:Te₂:PbTe₂:Pb₂Te₂ = 100:13:1.0:0.14: < 0.03 [20]. Энергии диссоциации молекул PbTe и Te₂ достаточно велики ($E^{PbTe} = 246 \ \mbox{кДж/моль} [20]$,

 ${
m ETe}_2=219~{
m кДж/моль}~[21]$ поэтому, основным источником халькогена при напылении или при термическом отжиге, по-видимому, является халькоген, который находится в кристалле в виде X_2 и не образует со свинцом прочных внутримолекулярных связей. Как показано в работах [23, 24], таких образований в узкощелевых ${
m A}^4{
m B}^6$ более чем достаточно.

При лазерном распылении материала испарение происходит только из зоны действия излучения без образования жидкой фазы и,

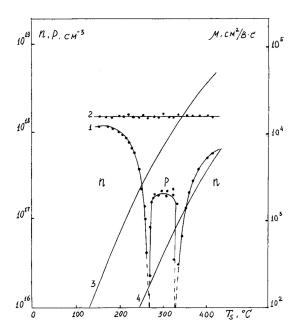


Рис. 2. Зависимость концентрации носителей тока (кривая I, T = 77К) и их подвижности (кривая 2, T = 77К) от температуры подложки KCl при постоянной плотности мощности (W = 8.5*10⁴BT/см) на мишени. Кривые 3, 4—зависимость концентрации дырок и электронов, которая обусловлена вакансиями свинца и теллура, соответственно, от температуры [15].

как следствие, без возникновения эффекта разбрызгивания. В этих условиях состав парового потока будет неизменным в процессе напыления (источник в процессе напыления совершает вращательно-поступательное движение) и смещен в сторону обогащения его халькогеном не только вблизи источника, но и на подложке. Это происходит из-за высокой температуры материала в зоне воздействия лазерного излучения ($T^{PbTe} \approx 2500 \text{K}$) при которой давление паров основного материала, а также металла и халькогена выше 10³ Top. Содержание халькогена в пленке, однако, не будет определяться только температурой источника, а в равной степени и температурой подложки или, если быть более точным, то соотношением халькогена поступившего на подложку и реиспарившегося с нее. Именно этот механизм лежит в основе управления электрофизическими свойствами эпитаксиальных структур халькогендов свинца [22].

Однако, при использовании для распыления полупроводниковых источников ЛИ, нельзя не учитывать, что выращивание происходит в условиях далеких от равновесных, а это может привести к образованию новых, различной природы дефектов в том числе и междоузельных. Их концентрация и расположение будет

определяться многими внешними факторами и в первую очередь плотностью мощности ЛИ и температурой эпитаксии. К сожалению, четко разделить эти вклады, особенно при низких температурах эпитаксии, затруднительно, поскольку, кроме стационарной температуры подложки T_s , существует добавка $\Delta T_{\text{имп}}$, которая при высоких W может быть сравнима с T_s . Добавка $\Delta T_{\text{имп}}$ возникает за счет обмена энергией продуктов распыления с подложкой и будет зависит как от W, так и от длительности импульса лазерного излучения $\tau_{\text{имп}}$.

В нашем случае $\tau_{\text{имп}} = \text{const}$ поэтому, учитывая, что используемые значения W значительно ниже тех при которых происходит «сухое травление» и имплантация, возрастание плотности мощности W вызовет только увеличение температуры подложки в импульсе. Это приведет к понижению коэффициента прилипания теллура ($k_{Te} < k_{Pb}$, k_{PbTe}). В зависимости P,N(W) это появляется в уменьшении концентрации дырок, последующей инверсии типа проводимости и увеличении концентрации электронов. Такой характер поведения P,N(W) свидетельствует о конкурирующих донорных и акцепторных механизмах дефектообразования в пленках при использовании для распыления материала-источника лазерного ИК излучения

№	При- месь ис- точника	Тип про- водимости источника	Концентра- ция примеси в источнике-ми- шени, см	Плотность мощности лазерного излучения Вт/см	Концентра- ция носителей в пленке, см	Мате- риал подлож- ки
1	Tl	P	4.8*1018	4.5*104	P, 3.42*10 ¹⁸	KBr
2	Tl	P	4.8*1018	5.1*104	P, 1.42*10 ¹⁸	KCl
3	Tl	P	9.6*1018	8.8*104	P, 1.17*10 ¹⁹	KCl
4	Tl	P	9.6*1018	8.8*104	P, 1.36*10 ¹⁹	KBr
5	Tl	P	4.8*1018	9.1*104	N, 1.55*10 ¹⁸	KBr
6	Na	P	1.5*1019	9.1*104	P, 1.18*10 ¹⁹	KBr
7	Na	P	1.5*10 ¹⁹	4.3*104	P, 1.52*10 ¹⁹	KCl
8	In	P	8.6*1018	9.2*104	N, 1.34*10 ¹⁹	KCl
9	In	P	8.6*1018	2.1*104	N, 7.15*10 ¹⁸	KBr
10	Cr	N	6.0*1018	1.2*104	N, 4.45*10 ¹⁸	KCl

при $T_s = 150$ °C. Из исследований температурной зависимости постоянной Холла в области электронной проводимости следует, что в роли доноров может выступать междоузельный свинец.

С другой стороны, повышение температуры эпитаксии (W, ΔT = const), исходя из вышесказанного, также должно приводить к изменению концентрации носителей тока в пленке, уже из-за различия коэффициентов прилипания Pb и Te и энтальпией образования тепловых вакансий собственных компонент.

На рис.2 приведена зависимость концентрации и подвижности носителей тока от температуры подложки КСl при постоянной плотности мощности ЛИ на мишени $W=8.5*10^4 \mathrm{Br/cm^2}$ и длительности импульса $\tau_{_{\rm имп}}=3*10^3 \mathrm{cek}$.

Такие условия напыления соответствовали эффективной скорости роста $V_{_{3\varphi\varphi}}=160~\text{A}^\circ\text{/сек}$. В качестве мишени-источника, как и в первом случае, использовались монокристаллы р — PbTe стехиометрического состава, полученные методом Чохральского с концентрацией дырок $P_{77}=2.5*10^{17}~\text{см}^{-3}$ и подвижностью $\mu_{77}=1.2*10^4~\text{см}^2\text{/Bc}$. Мишень в процессе напыления совершала вращательно-поступательное движение.

До температуры осаждения $T_{_{\rm S}}=1800 C$ концентрация электронов в пленке практически не изменяется (рис. 2) ($N=1.1*10^{18} {\rm cm}^3$). Дальнейшее повышение температуры подложки (180 < $T_{_{\rm S}}<280^{\circ}{\rm C}$) приводит инверсии типа проводимости (280 < $T_{_{\rm S}}<330^{\circ}{\rm C}$), а затем к обратной инверсии типа проводимости при температуре эпитаксии $T_{_{\rm S}}\approx330^{\circ}{\rm C}$. Подвижность носите-

лей в этой области температур выращивания практически от температуры не зависит (рис. 2, кривая 2).

Известно, что коэффициент прилипания атомов свинца уменьшается с повышением температуры и стремится к нулю при Ts ≈ 310°С [16]. На рис.2 видно, что, действительно, вблизи Ts ≈ 300°C концентрация электронов быстро уменьшается, достигая области инверсии типа проводимости. В этой области температур 280 < Ts < 330°C пленки РbТе обладают устойчивым дырочным типом проводимости $(P_{77} = (10^{16} - 10^{17}) \text{см}^{-3})$. Наличие повторной инверсии при повышении температуры эпитаксии Т говорит о том, что концентрация дырок в этой области температур будет определяться результирующей концентрацией убывающих с температурой акцепторов и генерацией новых донорных центров. Концентрация этих центров близка к концентрации тепловых вакансий теллура (рис.2), но все же не соответствует ей и имеет тенденцию к насыщению, в то время как концентрация вакансий экспоненциально растет с температурой. Кроме того, полученная экспериментально зависимость P,N (T₂) при (W, $\Delta T = const$) показывает, что область дырочного типа проводимости не связана с вакансиями Рь концентрация которых, также как и вакансий Те, должна расти с температурой и преобладать во всей области температуры эпитаксии Т (рис.2).

Полученные результаты с учетом того, что состав паровой фазы в процессе напыления остается постоянным (W = const), дают основание предположить, что в пленках PbTe,

выращенных МЛИЭ, механизм образования электроактивных дефектов имеет сложный характер и зависит от технологических условий получения. Роль акцепторов в данном случае, по-видимому, можно связать с обогащением сформированного лазерным излучением парового потока теллуром. В роли доноров, скорее всего, выступают тепловые вакансии теллура и междоузельный свинец. Последнее предположение подтверждается также иссследованием электронного парамагнитного резонанса пленок n – PbTe:Mn, выращенных при

 $W = (7-10)10^4 Bt/cm^2~ и~T_s = 150 °C$, в которых наблюдалась только сверхтонкая структура ионов Mn^{+2} , соответствующая положению ионов марганца в междоузлии.

Что касается получения легированных слоев PbTe с однородным распределением примеси по узлам металлической подрешетки, то ранее была показана возможность выращивания РьТе из легированных источников, причем примесями (Мп, Еu) с давлением паров значительно ниже, чем у основного материала [18]. Но марганец и европий, в случае замещения металлической компоненты, являются псевдодонорными примесями и поэтому в электрических свойствах пленок себя не проявляют [18]. Известно также, что примеси I и III групп периодической системы проявляют свои электроактивные свойства при концентрациях превышающих $(1-3)10^{19}$ см $^{-3}$, поскольку имеют тенденцию к кластерообразованию [17], благодаря чему концентрация введенной примеси практически всегда значительно превышает концентрацию носителей тока. При реализации конгруэнтного испарения это различие должно быть устранено и концентрация носителей тока должна соответствовать концентрации введенной примеси.

Результаты по использованию в качестве источников монокристаллов, легированных примесями In, Tl, Na и Cr, приведены в таблице.

Таким образом, применение модулированного ИК лазерного излучения для распыления мишени-источника PbTe с последующей конденсацией парового потока на диэлектрических подложках, показала возможность получения структурно совершенных слоев

РЬТе в широкой области плотностей мощности ЛИ на мишени и температуры подложек. Электрофизические свойства р — и п — РьТе определяются собственными точечными дефектами, концентрация которых зависит от технологических условий выращивания. Пленки, полученные из легированных источников, характеризуются типом проводимости и концентрацией носителей тока, определяемой природой примеси и ее концентрацией в источнике, соответственно.

Литература

- 1. H. M. Smith and A. F. Turner. Applied Optics, 4,147 (1965)
- 2. P. D. Zavitsanos and W. E. Saver. J. Electrochemical Society, 115, 109 (1968)
- 3. H. Schwarz and H. A. Tourtellotte. J. Vacuum Sci. Tech., 6, 373 (1969)
- 4. V. S. Ban and D. A. Krumer. J. Vacuum Sci., 5, 978 (1970)
- З. П. Бекетова, С. В. Гапонов, Б. С. Каверин,
 Б. А. Нестерова, Н. Н. Салащенко «Изв. ВУЗов» сер. «Радиофизика», 6, 908 (1975)
- 6. О. К. Филатов, Н. Н. Салащенко, М. М. Качнев. ФТТ, 7, 2105 (1975)
- 7. С. В. Гапонов, Б. М. Лускин, Н. Н. Салащенко. Письма ЖТФ, 9, 516 (1979)
- 8. J. K. Klimer. J. Appl. Phys., 44, 490, (1973)
- 9. T. Jeffrey. Cheung and John-Sea Chen. Appl. Phys. Lett. ,55, 2191 (1988)
- T. Jeffrey. Cheung and Haluk Sankur. CRC Critical Reviews in Solid State and Materials Sciences. 15, 63, (1988)
- 11. M. Baleva, E. Meteva. J. Phys.: Condens Matter, 5, 7959 (1993)
- 12. M. Baleva, E. Meteva. J. Phys.: Condens Matter, 5, 7971 (1993)
- 13. J. M. Wrobel, J. J. Dubovski. Appl. Phy. Lett., 55, 469 (1989)
- 14. H. Tabata, T. Kawai. Appl. Phys. Lett., 58, 1443 (1991)
- 15. F. F. Sizov and S. V. Plyatsko. J. Crystal Growth, 92, 571 (1988)
- 16. А. Г. Миколайчук, Д. М. Фрейк, В. М. Шперун. Физико-технологические основы синтеза полупроводниковых пленок. Львов., 111, (1978)
- 17. Yu. S. Gromovoj, S. V. Plyatsko, F. F. Sizov

ВЕСТНИК МЕЖДУНАРОДНОГО УНИВЕРСИТЕТА КЫРГЫЗСТАНА

- Mater. Let., 8, 11 –12, 495 (1989)
- 18. С. В. Пляцко, Ю. С. Громовой, Г. Е. Костюнин. ФТП, 25, 427 (1991)
- 19. Таблицы физических величин. (Справочник под редакцией И. К. Кикоина), М.: Мир, 584, (1989)
- 20. Молекулярно-лучевая эпитаксия и гетероструктуры. (Пер. с англ., Под редакцией Л. Ченга и К. Плога), М.: Мир, 584, (1989)
- 21. E. Rutner, P. Goldfinger, J. P. Hirth

- Condensation and Solids. Gordon and Breach Science Publishers. New York., 700, (1964)
- 22. Б. Э. Голцман, З. М. Дашевский, В. И. Кайданов, Н. В. Колмоец., Пленочные термоэлементы: физика и применение., М.: Наука, 232, (1982)
- 23. R. Breschi, A. Camanzi, V. Fano., Journal or Crystal Growth, 58, 399 (1982)
- 24. V. Fano., Prog. Crystal Growth Charact. 3, 287 (1981)